# ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭60-198780

@Int.Cl.4 H 01 L 29/78

識別記号

厅内整理番号 8422-5F

❷公開 昭和60年(1985)10月8日

7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

MOSトランジスタ装置

创特 願 昭59-53914

図出 願 昭59(1984) 3月21日

70発 明 者 尾崎

29/60

正晴

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

セイコー電子工業株式 人

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社 四代 理 人 弁理士 最 上

> 鄋 細

発明の名称

## 2 特許調求の範囲

. ゲート領域とドレイン領域との間又は前記ダー ト領域とソース領域との間の少なくとも一方にオ フセット部を設け、該オフセット部に、該オフセ ント部を形成する2つの領域を結合する所要の導 電型の二重拡散層を設けると共に、該二重拡散層 部分に相応する部分のゲート酸化膜の厚さを他の 部分より厚くしたことを特敵とするMOBトラン ジスタ装置。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明はMOBトランジスダ装置に関し、更に 詳細に述べると、オフセット構造を有する高耐圧、 大電流用のMOBトランジスタ装置に関する。

MOSトランジスタの高耐圧化を図るため、従 来から、オフセット構造を有するHOBトランジ

スタが用いられているが、従来のオフセント構造 MO8トランジスタにおいては、ゲート電圧が高 くなるにつれてドレイン・ソース間の耐圧が低下 するといり問題点を有している。

第1図には、従来のオフセット型 M O B トラン ジスタの構造の一例を示す断面図が示されている。 符号1で示されるのは P~~ 型基板であり、該 P~~ 型基板 1 には、ソース領域を形成する N+ 型拡散 層層2と、ドレイン領域を形成する N<sup>+</sup>型拡散層 5 とが形成されている。そして、絶縁樹 4 上に形成 されるゲート世様 5 とドレイン領域を形成する N+ 型位散階るとは、所定距離しだけオフセットされ て配置され、且つ、とのオフセット部分には、N 型拡散層もが図示の如く形成されている。尚、第 1 図中、7 はソース電板、8 はトレイン電板であ る。

上述の如く核成されたオフセット型HOFトラ ンジスタは、ゲート電圧Voが冬の場合には、高 耐圧特性を得ることができるが、ゲート粒圧vo が高くなるにつれて耐圧性が低下し、より低いド

レイン電圧VDについてドレイン・ソース間がプレークダウンを起こしてしまう。この様子が、第2図に、検軸にドレイン電圧VD、縦軸にドレイン
の流IDをとり、ゲート電圧VDをパラメータにして示してある。

この耐圧低下の原因は、ゲート電圧 V o が高くなるにつれて、N型拡散層 6 を流れる電流が増大するととに起因している。しかし、これを避けるため N 型拡散層 6 の拡散深さを深くすると、4 のの 表面の不純物 機 度 が してしまりので、オフセック不具合を生じてしまり。
この場合の耐圧特性まで低下してしまりという不具合を生じてしまり。

本発明の目的は、従つて、ゲート電圧の値に影響されるととなく、高耐圧性を保持することができるオフセット構造を有する高耐圧型の M O B トランジスタ装備を提供することにある。

2 0 が N+ 型拡散層 1 B に接続されている。

MO8トランジスタ11は、絶縁借15のゲー ト絶縁膜を形成する部分が、従来通りの薄膜部分 15 a と、薄膜部分 15 a の膜厚より厚い膜厚に 形成され、N+ 型拡散層18にまでのびる厚膜部 分15 b とから成つている。しかし M O B トラン ジスタ11を本質的にオフセット構造形のMOB トランジスタとして構成するため、 N+ 型拡散層 18は、絶縁崩15の薄膜部分15 aの端部と水 平方向に距離しだけ離されており、潜膜部分15 aの下にドレイン領域が形成されたいようにたつ ている。ゲート電便21は、薄膜部分15aと厚 膜部分15 bとの上に図示の如く形成されている。 薄膜部分15aの下部に形成されるゲート領域と、 ドレイン領域として動く N + 拡散層 1 8 との間に 設けられたオフセット部には、二重拡散層22が、 設けられており、肢二重拡散層22によつてゲー ト領域とドレイン領域とが結合される構成となつ ている。

二 魚拡散 展 2 2 は、 図示の実施例では、 N+ 型

本発明によるMOSトランジスタ装置の構成は、ゲート領域とドレイン領域との間又はゲート領域とソース領域との間の少なくとも一万にオフセット部を設け、該オフセット部に、該オフセット部を形成する2つの領域を結合する所要の導電型の二重拡散層を設けると共に、該二重拡散層部分に相応する部分のゲート酸化膜の厚さを他の部分より厚くした点に特徴を有する。

以下、図示の実施例により本発明を詳細に説明する。

第3図には、本発明によるNOSトランジスタの一実施例の断面構造が示されている。このNOSトランジスタ11は、P 型 基板12を有し、眩 基板12には、ソース領域として働くN・型拡散層13がP 型拡散層14を介して形成されていたので、絶縁層15にあけられた窓16を介して、N・型拡散層13にソース電板17が接続されている。P 型 基板12には、更に、ドレイン領域とで 働くN・型拡散層18が設けられており、絶縁層15にあけられた窓19を介して、ドレイン電板118が設けられており、

拡散層 1 8 と P T 型 基板 1 2 との間に設けられその一端がゲート絶縁膜の薄膜部分 1 5 a の下部にまで達するように形成された N T 型の第 1 拡散層 2 3 と、該第 1 拡散機 2 5 内であつてゲート絶縁膜の薄膜部分 1 5 a の下部から N T 型 拡散層 1 8 内にまで延びるように形成された N 型の第 2 拡散 層 2 4 とから成つている。

第4図には、第1及び第2 拡散層25.24の不純物プロファイルが、夫々、特性曲線(イ)及び(ロ)で示されている。第4 図から判るように、第1 拡散 
勝23では、基板表面からの解さりに対してその不純機度でがゆるやかに変化し、且つ、基板表面(D=0)での不純物が度でが比較的小さくなるようにその不純物プロファイルが定められている。

一方、第2位散層24では、指板装面での不純物の関のが比較的大きく、深さりの消失に対して不純物機度のは急激に減少する不純物プロファイルとなつている。

上述の如き構造の二重拡散指22を設けると、

#### · 特開昭60~198780(3)

ソースと、ドレインとの間に流れる電流は、オフセット部を通過する際に、主として第2拡散層24内を流れるが、第1拡散層25を介しても流れ、従つて、第1拡散層25によつて第2拡散層24の拡散で、第2拡散層24の不見を出る。そして、との場合、第2拡散層24の不動物機度は第4図に示した如く、比較的高くとでもれているので、従来の一角拡散の場合の如導電型が反転してしまう等の不具合を生じるとがない。

更に、オフセット部に対応して、厚い絶縁ゲート膜を設け、ゲート電圧によるチャンネル制御効果の一部をオフセット部にも及ぼすようにしたので、オフセット部の絶縁膜側表面における導電型の反転を有効に抑えることができ、二重拡散層としたことによる耐圧特性の向上効果と相俟つてより一層すぐれた特性のMOBトランジスタを得ることが期待できるものである。

また、上述の如く、オフセット部を流れる電流は、第1拡散層23にも分散して流れ、第2拡散

ト部はゲート領域とドレイン領域との間、又はゲート領域とソース領域との間のいずれか一方、成るいは両方に設けてもよい。

本発明によれば、上述の如く、オフセット構造を有するMOSトランジスタにおいて、オフセット部に二重拡散層を設けたので、ゲート電圧の値によらず高耐圧性を維持することができ、且つ、大電流にて使用することができる。高耐圧、大電流用のMOSトランジスタ装ೆを提案することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来のオフセット構造形 M O S トランジスタの構造の一例を示す断面図、

第2図は第1図に示したMOBトランジスタの 特性図。

親 5 図は本発明によるオフセット構造形 M O B トランジスタの一実施例の構造を示す断面図、

第4回は第5回に示す二重拡散層の各拡散層の 不純物プロファイルを示す四、 暦24に集中して流れることが防止できるので、 ゲート電圧を印加しても、その耐圧特性が低下す ることがなく、第3図に示す構造のMOBトラン ジスタのドレイン電圧VDードレイン電流IDの 特性曲線は、第5図に示す如くなる。この特性曲 線から判るように、ゲート電圧VOの値を大きく しても、VO=Dの場合の耐圧特性を維持することができる。

従つて、高耐圧、大電流の M O S トランジスタ として有効である。

上記実施例では、本発明を一実施例について説明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、例えば、他の導電型の M O B トランジスタにも同様にして適用可能である。

更に、上記実施例では、ゲート領域とドレイン 領域との間にオフセット部を設け、ことに二重拡 散層 2 2 を形成すると共に映身のゲート絶縁膜を 形成した場合について説明したが、ゲート領域と ソース領域との間に上記と同様の構成のオフセッ ト部を設けてもよい。この場合、上述のオンセッ

第5四は第3回に示した M O B トランジスタの 特性図である。

1 1 ··· M O B トランジスタ、

12 ··· P - 型基板、 15 ··· N + 型拡散層、

1 4 ··· P 型拡散層、15 ··· 絶級層、

15 a ··· 薄膜部分、 15 b ··· 厚膜部分、

17 … ソース 電 様 、 18 … 🛚 \* 型 拡 散 樹 、

20…ドレイン電標、21…ゲート電標、

22…二重拡散階、 25…第1拡散階、

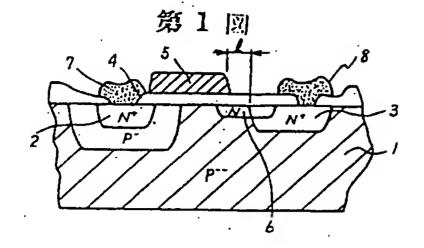
2 4 … 第 2 拡散層。

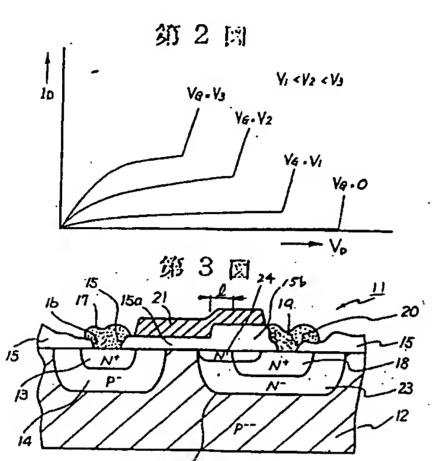
以上

出願人 七十二一電子工業株式会社 代理人 弁理士 椎 上 務



## 特局昭60-19878U (4)





·.<del>··</del>··

